

반도체공학대학원 교과목 일람표

과목구분	과목번호	전산코드	교과목명	강:실:학	개설학기	비고
선택 (석/박사)	ST501	H3.501	CMOS 프론트-엔드 공정설계 및 실습	1:6:3	여름, 겨울	
	ST502	H3.502	초고속 화합물 반도체 공정설계 및 실습	1:6:3	여름, 겨울	
	ST503	H3.503	반도체 프로젝트	1:6:3	봄, 가을	
	ST504	H3.504	반도체 소자 및 공정 시뮬레이션	3:0:3	봄, 가을	◎
	ST601	H3.601	반도체 소자 및 신뢰성 분석	3:0:3	봄, 가을	
	EE509	35.509	연구논문작성법	1:0:1	봄	◎
	EE761	35.761	고급반도체 메모리 기술	3:0:3	봄	
	EE790 /STE605	35.790	메모리 및 SoC기술	3:0:3	가을	
	STE505	48.505	반도체 공정실험	2:6:3	여름	
연구	ST960	H3.960	논문연구(석사)		봄, 가을	
	ST966	H3.966	세미나(석사)	1:0:1	봄, 가을	
	ST968	H3.968	최신 반도체 세미나(석사)	1:0:1	봄, 가을	
	ST980	H3.980	논문연구(박사)		봄, 가을	
	ST986	H3.986	세미나(박사)	1:0:1	봄, 가을	
	ST988	H3.988	최신 반도체 세미나(박사)	1:0:1	봄, 가을	
	ST998	H3.998	반도체 인턴십(석사)	0:9:3	여름, 겨울	
	ST999	H3.999	반도체 인턴십(박사)	0:9:3	여름, 겨울	

※ ◎: 학사·대학원 상호인정교과목